

1		2										3					4				
		수 정 내 용																			
												부호	내 용		수정자	승인자	년 월 일				
ST(기초)												△									
ST(개선)												△									

구분	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
9		WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00031-15/1 (Q6400)
8		BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00060-135/1 (P6412)
7		INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00066-135/1 (M6419)
6		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00076-15/1 (L6409)
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00426-N/1 (H6417)
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00500-N/1 (H6416)
3		GASKET	1	SILICOM		DGK00071-N/1 (G7003)
2		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00493-1345/1 (E6410)
1		BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00611-135/1 (D6421)

대체가능재질		품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	±0.1	년월일 2001. 6. 13. 승인 감도 재도 작성부서 연 구 소 적도 3/1 단위 mm 총량 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.*	±0.05						
재질		도명 BNC-J (2.5C-2V)					
열처리							
보호피막처리		도번 CN00334-7/1 K327-224-000 A4					